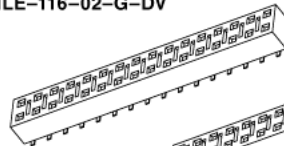
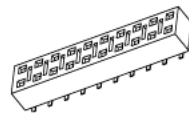


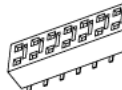
HLE-116-02-G-DV



HLE-110-02-G-DV-A



HLE-130-02-G-DV



## 0,64 mm quadr. Buchsenleisten

Serie HLE

### Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht  
 der technischen Daten siehe  
 www.samtec.com/HLE

#### Kontaktträger:

Liquid Crystal

Polymer, schwarz

#### Kontaktmaterial:

BeCu

#### Nennstrom:

2.5 A bei 80°C

Umgebungstemperatur

#### Betriebstemperatur:

-55°C bis +125°C

#### Oberfläche:

Au über 50µ" (1,27 µm) Ni

#### Einstecktiefe:

(1,78 mm) .070" bis

(3,43 mm) .135"

Durchführung, oder

(2,59 mm) .102" min. bei

Steckung von unten

#### Steckkraft:

(Nur Einzelkontakte)

2oz (0,56 N) durchschn.

#### Ausziehkraft:

(Nur Einzelkontakte)

1.6oz (0,44 N) durchschn.

#### Verarbeitung:

##### Löttemperatur (max.):

60 Sek. / 230°C oder 3x

20 Sek. / 260°C

##### Bleifrei Lötbar:

Ja

##### SMT-Koplanarität:

(0,10 mm) .004" max. (02-20)

(0,15 mm) .006" max. (21-50)



HLE	1	Kontakte pro Reihe	02	Kontakt- material	DV	Andere Optionen	Optionen
<p>Passend zu: TSW, MTSW, DW, EW, ZW, TLW, TSM, MTLW, HW</p> <div></div>				<p>- G = 10µ" (0,25 µm) Gold</p>	<p>Freilassen für SMT</p> <div></div>		<p>-BE = Von unten steckbar (nur SMT oder -PE)</p>
				<p>- S = Kontaktbereich 30µ" (0,76 µm) Gold, Anschluss Matt Zinn</p>			<p>- LC = Locking Clip (mind. 2 Kont./Reihe)</p> <div></div>
		02 bis 50				<p>- A = Zentrierstift (mind. 4 Kont./Reihe) Metall oder Plastik nach Samtecs Ermessen)</p> <div></div>	<p>- K = Ø (6,50 mm) .256" Polyimid Film Pick &amp; Place Pad (mind. 3 Kont./ Reihe) nicht mit -TE oder -PE</p>
<div></div>		<div></div>		<p>-TE = Durchsteck, von oben</p> <div></div>		<p>- P = Metall Pick &amp; Place Pad (mind. 3 Kont./Reihe)</p> <div></div>	
				<p>-PE = Durchführungs montage, bedrahtet</p> <div></div>		<p>- TR = Tape &amp; Reel (max. 29 Kont./Reihe)</p>	